



ダイヤ
CBN 砥石

DPG WHEEL

工具・半導体部品・精密研削用砥石



特長

DPG (Diamond Pellet Grinding) ホイールは、切れ味を重視するソフトボンドと長期間にわたって面粗度、ホイールライフを重視するハードボンドを採用することにより、持続的に高精度の研磨が可能です。

代表的な用途

- 磁性材料、半導体部材加工など
- その他、精密加工用

適合鋼材

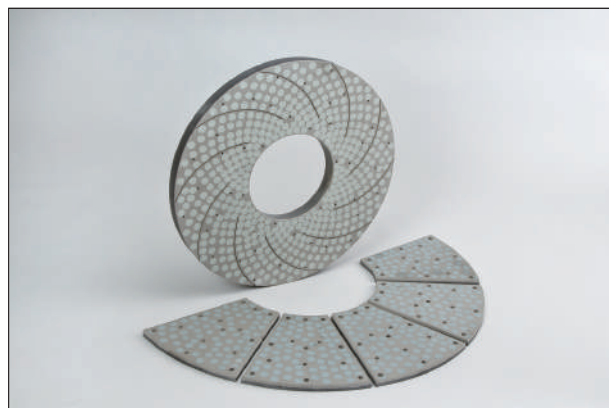
非鉄金属材料、超硬、サーメット、セラミックス、銅などの加工に効力を発揮します。

製作可能範囲

- 砥粒：SD
- 粒度：#325～#3,000
- 硬度：L、M、N、O、P、Q、R

標準寸法

- ～16B





株式会社 TKX

〒543-0011 大阪府大阪市天王寺区清水谷町 5 番 16 号

TEL 06-6768-0681 (代表) FAX 06-6768-4000

URL <http://www.tkx.co.jp>

■ご用命は